



Ref. Certif. No.

JPTUV-018949

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Battery Pack

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

American Power Conversion Holding Inc., Taiwan Branch
4F, No. 205, Sec. 3, Beishin Rd.
Shindian City, Taipei 231 Taiwan

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

American Power Conversion Holding Inc., Taiwan Branch
4F, No. 205, Sec. 3, Beishin Rd.
Shindian City, Taipei 231 Taiwan

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Jiangying Sinbon Electronics Co., Ltd.
288, Cheng Jiang Middle Rd.
Jiangyin, Jiangsu, P.R. China

Rating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Input : DC 15-24V; 4.90A; Class III
Output: DC 15V; 5.35A or DC 16V; 5.00A or DC 18V; 4.45A or
DC 19V; 4.25A or DC 20V; 4.00A
USB output: DC 5V, 1.00A; DC 5V, 1.00A

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

APC

Model/type Ref.
Ref. de type

UPB90

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60950-1:2001
National differences see test report

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue une partie de ce Certificat

11009387 001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



TÜV Rheinland Group

TÜV Rheinland Japan Ltd.
Shin Yokohama Daini Center Bldg.
3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku
Yokohama 222-0033 Japan
Phone + 81 45 470-1850
Fax + 81 45 473-5221
Mail: info@jpn.tuv.com
Web: www.tuv.com

Date: 07.05.2007

Signature:

Dipl.-Ing. F. Schelzel